

東京エレクトロン

2010年3月期 第2四半期 決算説明会

2009年10月30日

資料取扱い上の注意

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体 / FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



東京エレクトロン

2010年3月期 第2四半期 決算概要

経理部 部長 佐伯 幸雄

2009年10月30日



東京エレクトロン

2010年3月期 第2四半期決算(連結) 当第2四半期の業績

(単位:億円)

	2009年3月期 前第2四半期累計		2010年3月期 当第2四半期累計		対前年増減		2010年3月期 当第2四半期累計 (7/31予想)		差異
売上高	3,012		1,538		-1,473	-48.9%	1,440		98
SPE	2,087		821		-1,265	-60.6%	770		51
FPD/PVE	401		307		-94	-23.5%	305		2
EC/CN	521		407		-113	-21.7%	365		42
その他	2		2		-0	-3.2%	0		2
売上総利益	910 (30.2%)		308 (20.1%)		-601	-66.1%	-		-
販管費	647		524		-122	-19.0%	-		-
営業利益	262 (8.7%)		-216 (-14.0%)		-479	-	-360 (-25.0%)		143
経常利益	289		-192		-481	-	-350		157
税前利益	286		-262		-549	-	-410		147
当期純利益	173		-161		-335	-	-260		98

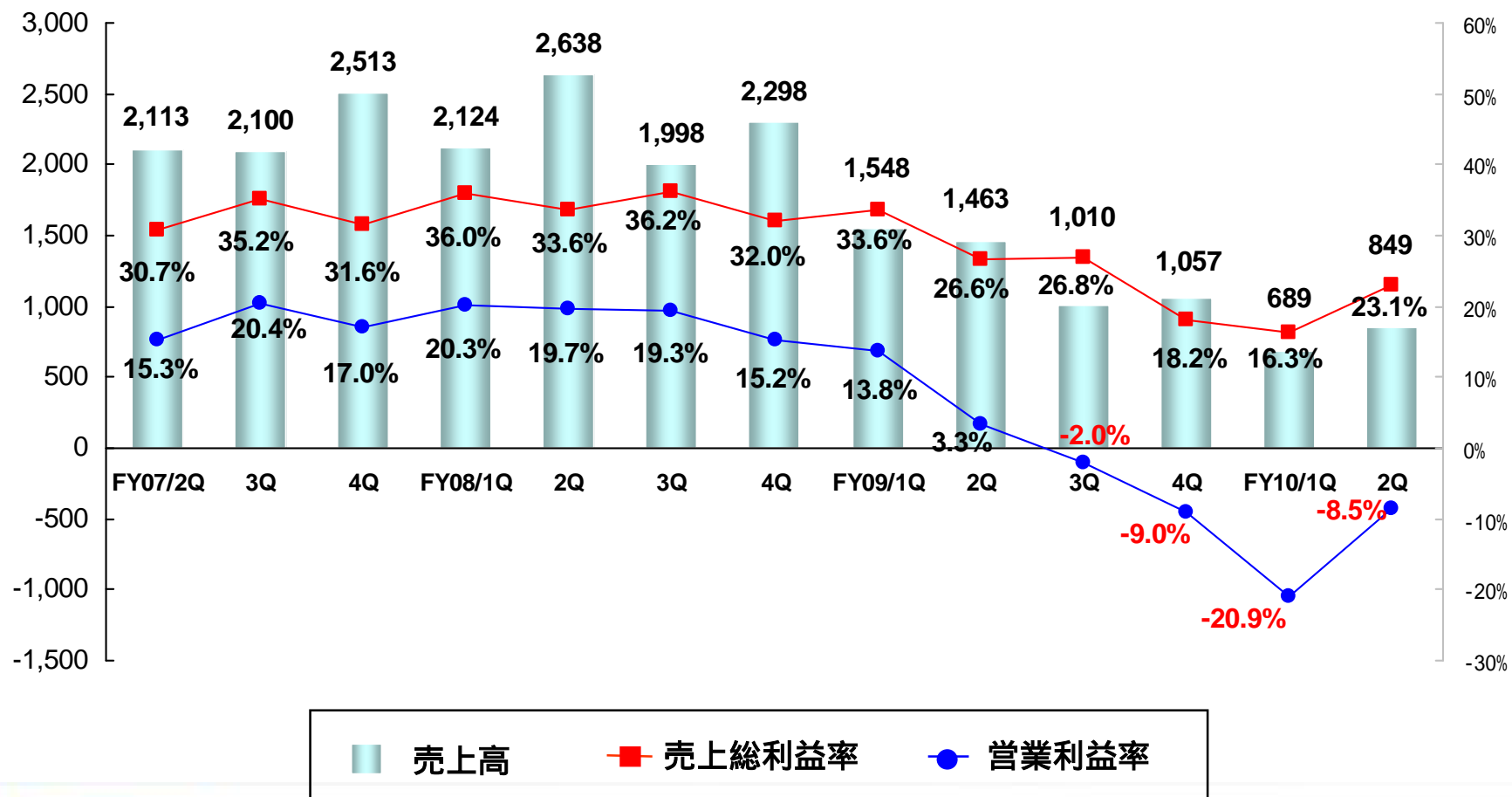
SPE :半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品・情報通信機器
()内 :利益率

半導体市況の回復に伴い、半導体製造装置における売上高が想定より改善



売上・利益率推移

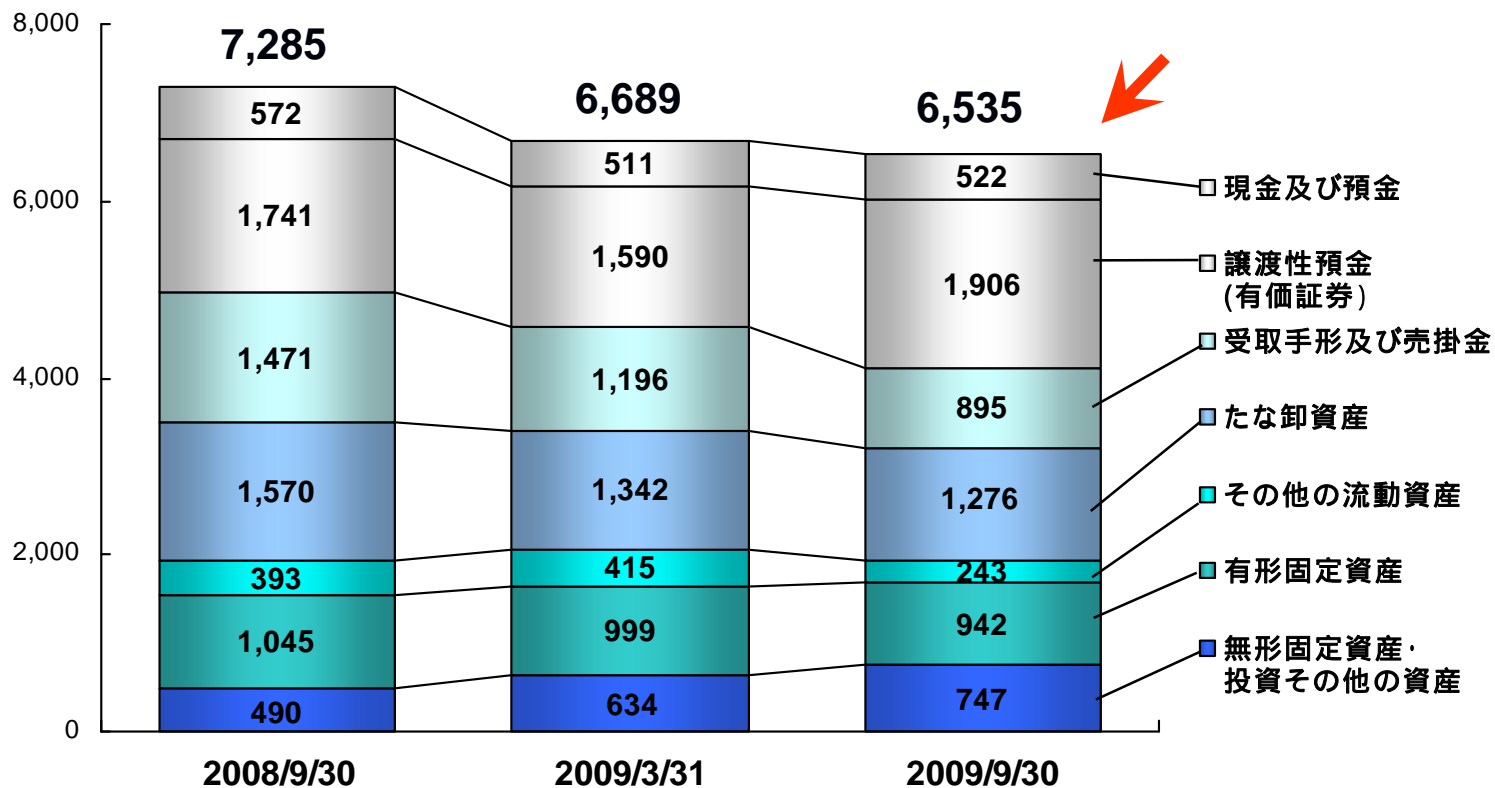
(単位: 億円)



2010年3月期 第2四半期決算(連結)

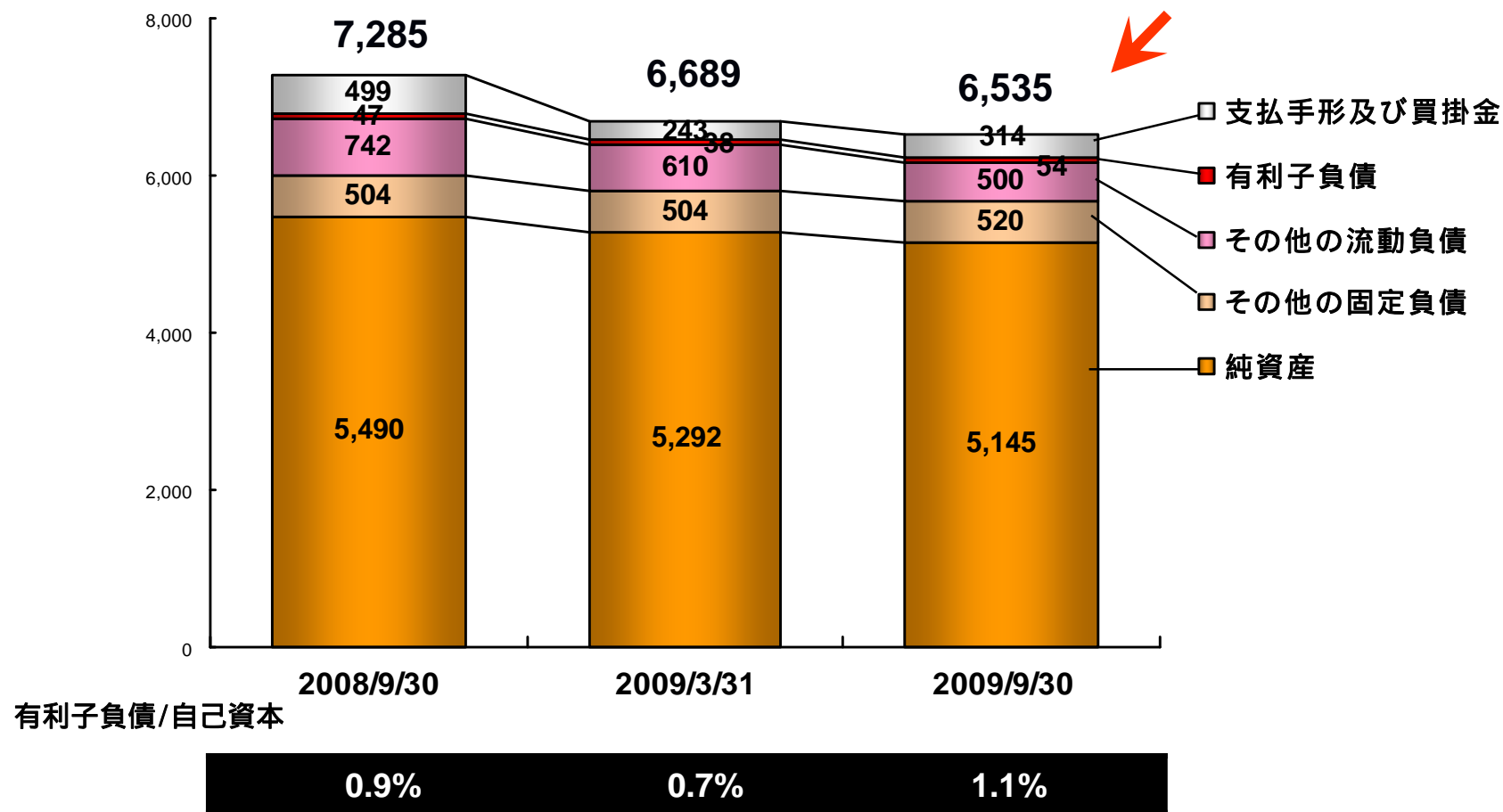
資産

(単位:億円)



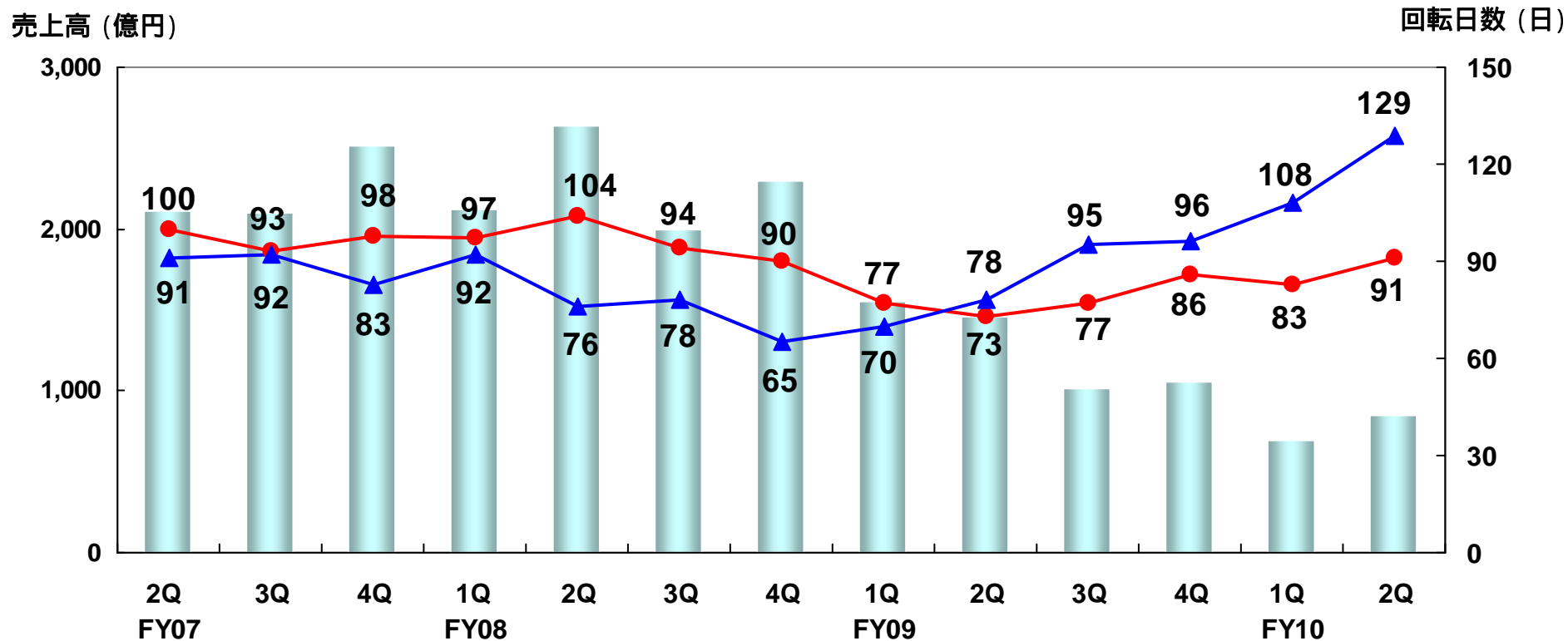
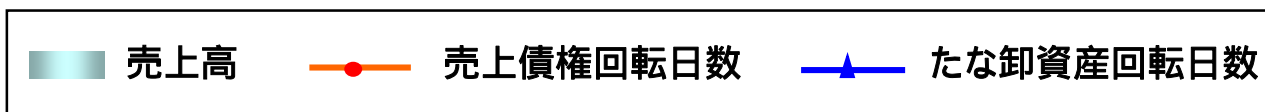
負債・純資産

(単位:億円)



*自己資本 = 純資産 - (新株予約権+少数株主持分)

たな卸資産・売上債権の回転日数



*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365



2010年3月期 第2四半期決算(連結)

キャッシュ・フロー



(単位:億円)

		2009年3月期 第2四半期累計	2010年3月期 第2四半期累計	2009年3月期 12ヶ月(ご参考)
営業活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		846	403	810
	税金等調整前当期純利益	286	262	96
	減価償却費	107	98	230
	仕入債務、売上債権、棚卸資産の増減	737	433	937
	その他	286	134	454
投資活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		1,039	571	1,606
	設備投資等	103	83	177
	その他(3ヶ月超の預金への預入等)	935	488	1,428
財務活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		413	9	460
	有利子負債の増加(▲:減少)	313	16	322
	配当金	98	7	134
	その他	1	0	3
現金及び現金同等物に係る換算差額		8	3	20
現金及び現金同等物の増加額(▲:減少)		615	154	1,276
現金及び現金同等物の期首残高		1,934	658	1,934
現金及び現金同等物の期末残高		1,320	504	658
現金及び譲渡性預金の期末残高		2,314	2,429	2,101

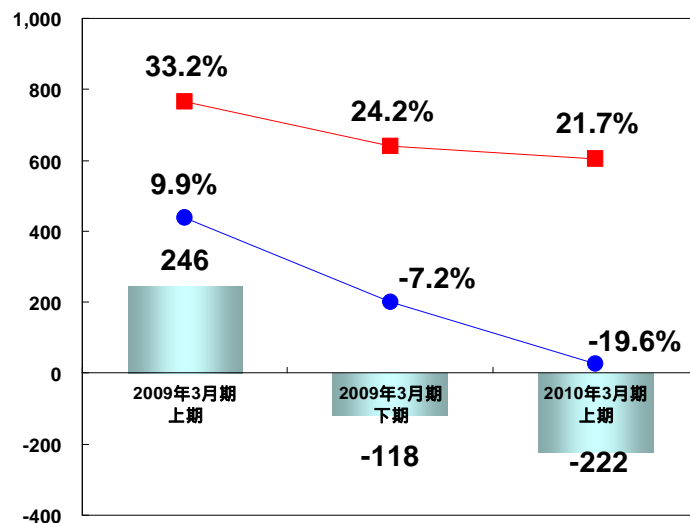


事業の種類別セグメント情報

産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、
太陽電池製造装置、その他)

(単位:億円)

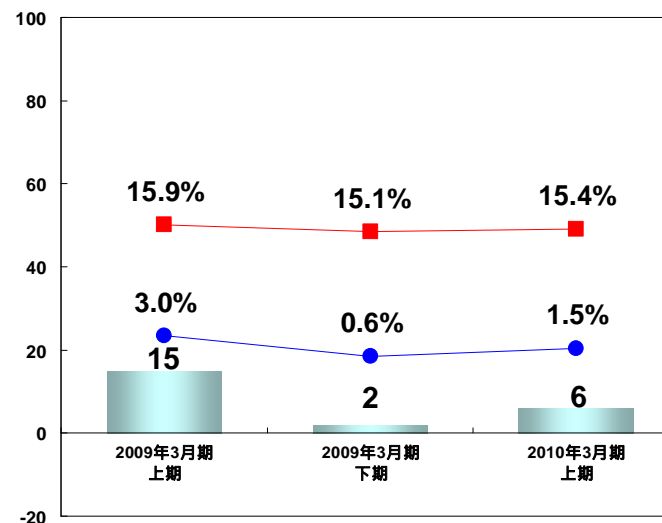


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

電子部品・情報通信機器

(半導体製品、その他電子部品、
コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア)

(単位:億円)



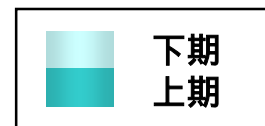
■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

*セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



2010年3月期 第2四半期決算(連結)

部門別売上高

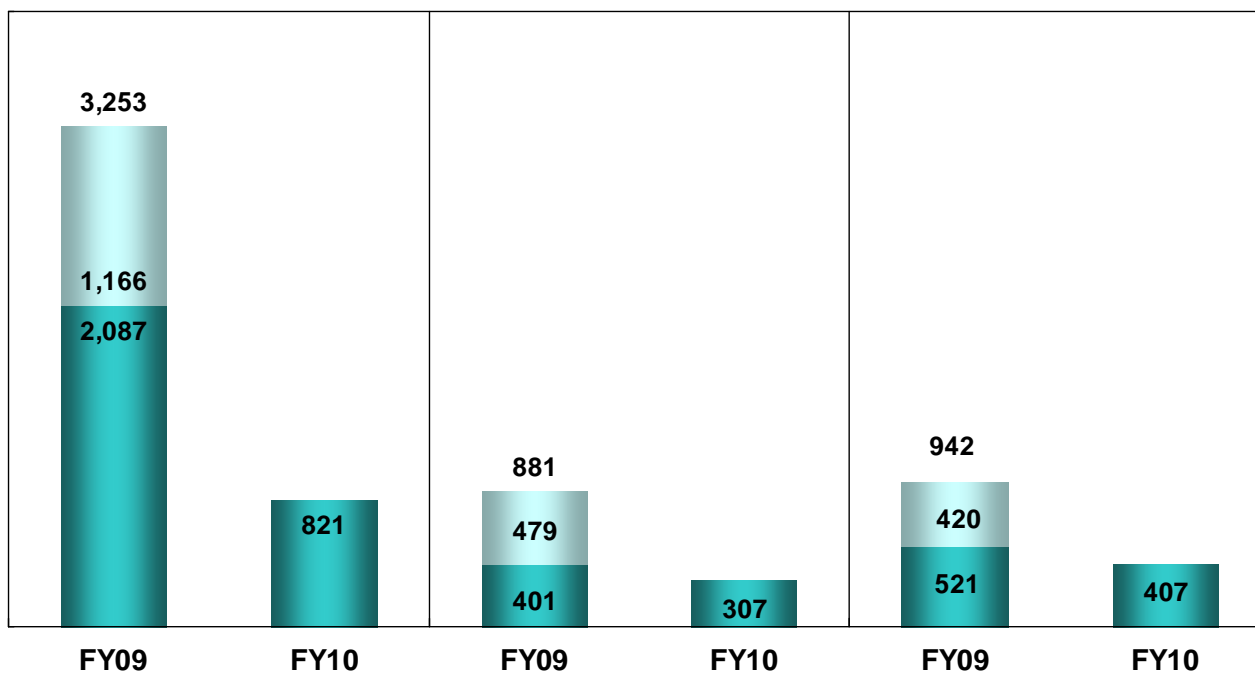


SPE部門

(半導体製造装置)

(単位:億円)

4,000



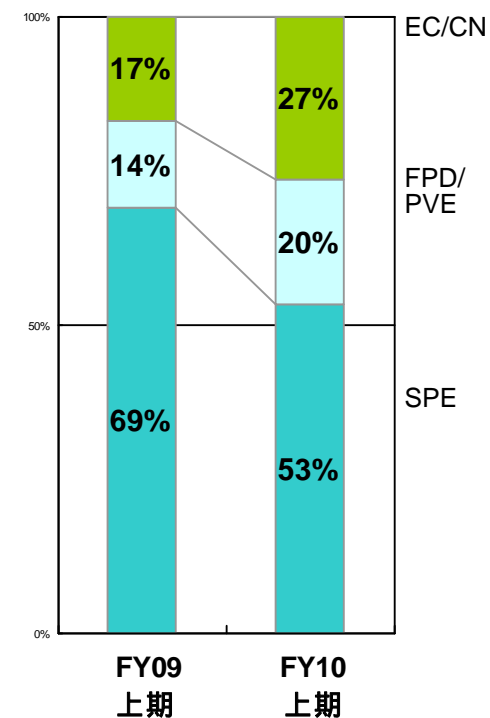
[当上期対前上期]

-60.6%

-23.5%

-21.7%

部門別構成比



* これら3部門の売上以外に「その他」の売上があります。



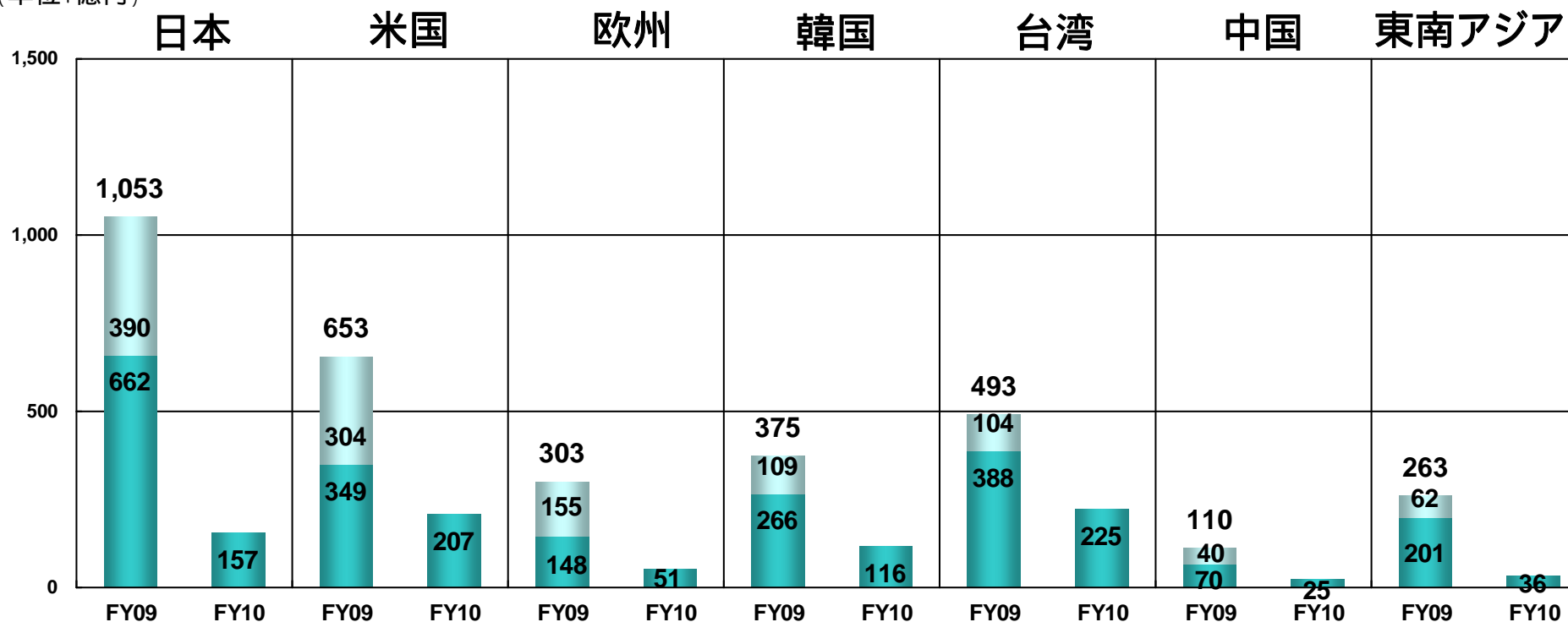
2010年3月期 第2四半期決算(連結) SPE部門地域別売上高

下期
上期



2009/3 上期 2,087億円
2010/3 上期 821億円

(単位:億円)

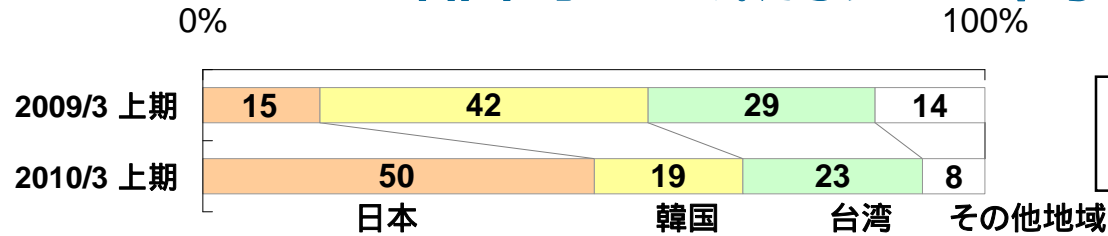
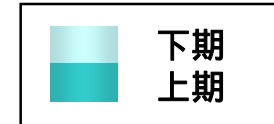


[当上期対前上期]

-76.2% **-40.5%** **-65.3%** **-56.1%** **-42.0%** **-63.1%** **-81.9%**

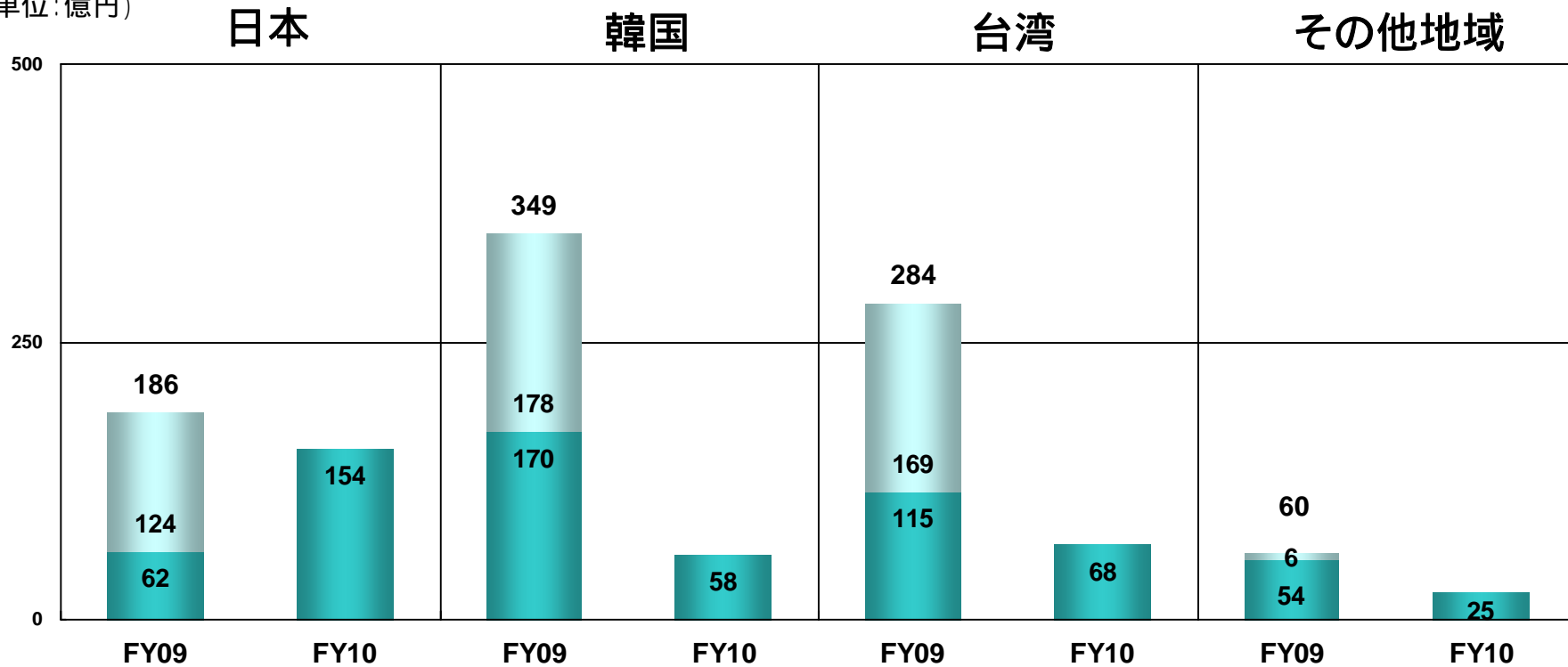


2010年3月期 第2四半期決算(連結) FPD/PVE部門地域別売上高



2009/3 上期 401億円
2010/3 上期 307億円

(単位:億円)

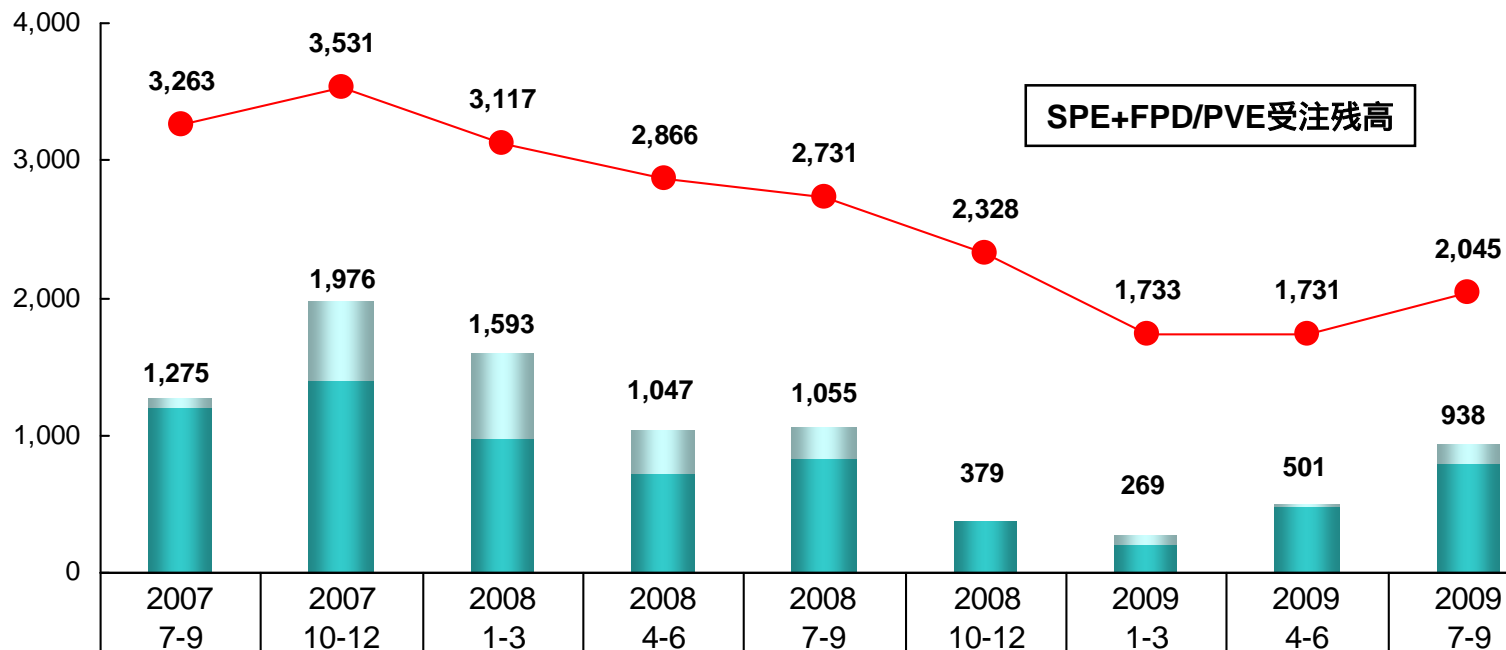


[当上期対前上期]



四半期 SPE+FPD/PVE受注額, 受注残高

(単位: 億円)

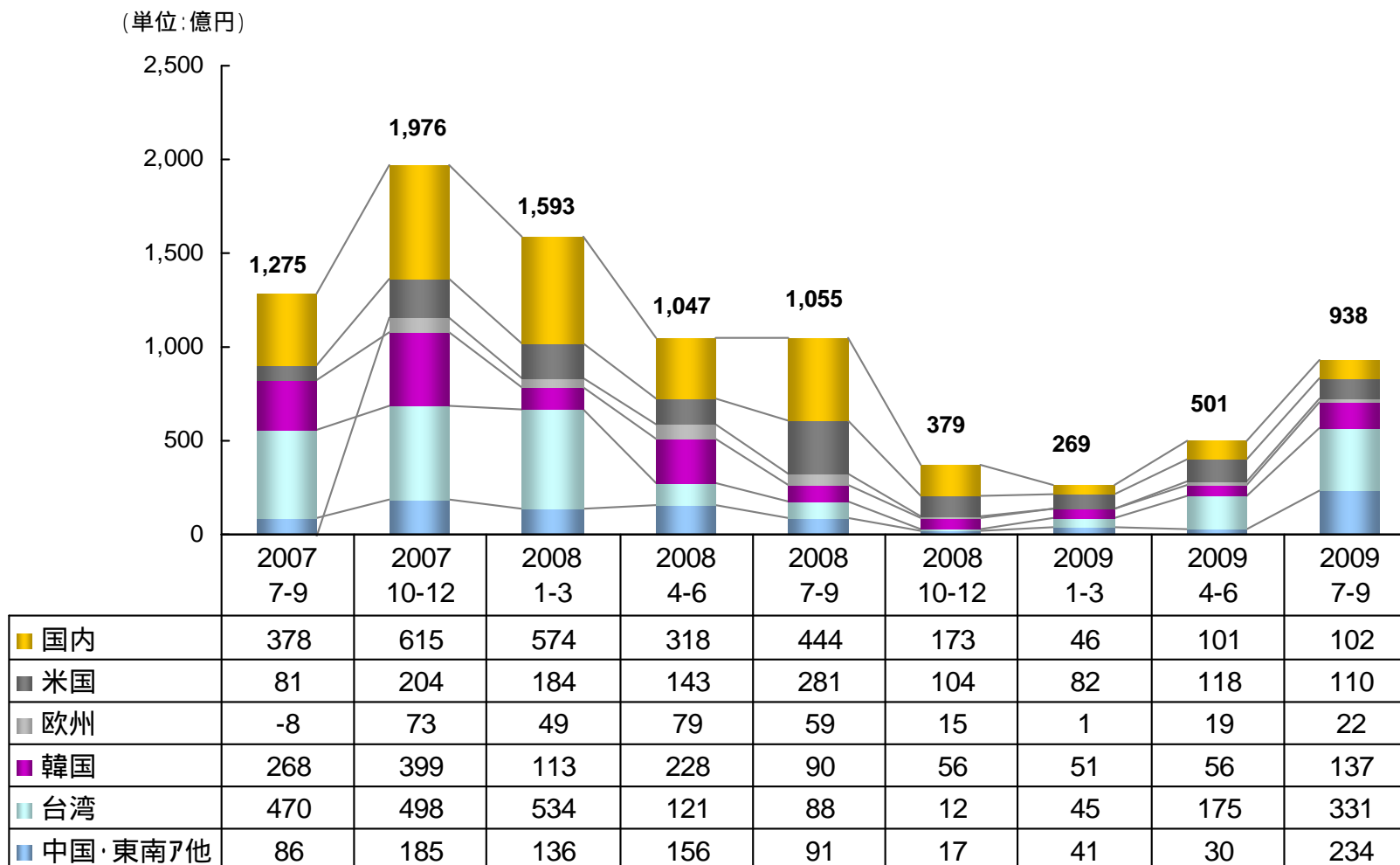


FPD/PV製造装置 受注額	73	573	610	319	217	4	64	14	142
半導体製造装置 受注額	1,202	1,403	983	727	837	375	204	487	796
受注残高	3,263	3,531	3,117	2,866	2,731	2,328	1,733	1,731	2,045

受注残高内訳	FPD/PVE	331	803	1,271	1,417	1,406	1,206	995	810	844
	SPE	2,931	2,727	1,846	1,448	1,325	1,122	737	920	1,200

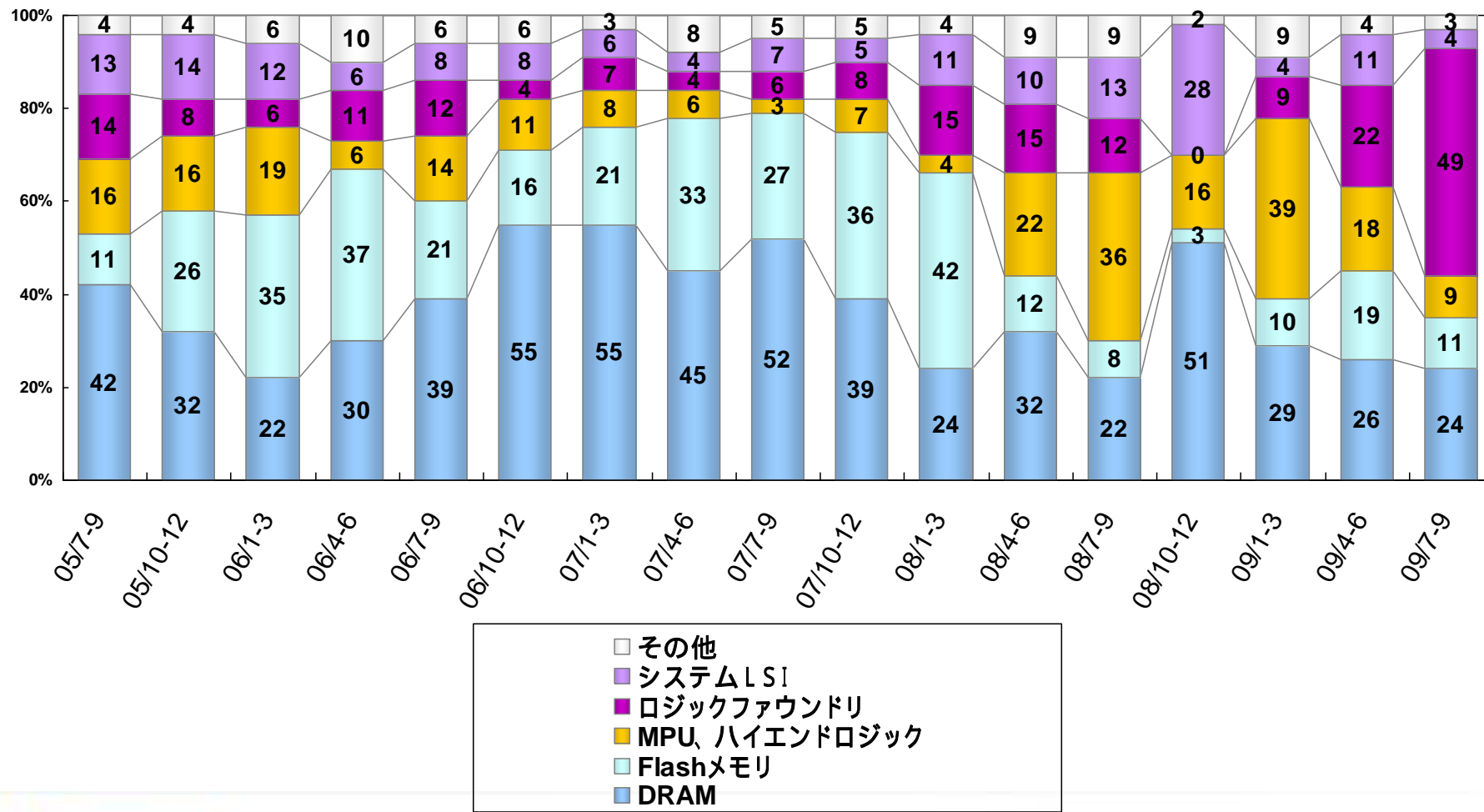


四半期 地域別 SPE+FPD/PVE受注額



2010年3月期 第2四半期決算(連結)

四半期 アプリケーション別SPE受注 (本体のみ)



(メモリ内訳は当社推定を含みます) 15



四半期決算の推移



2010年3月期 第2四半期決算(連結)

業績推移

(単位:億円)

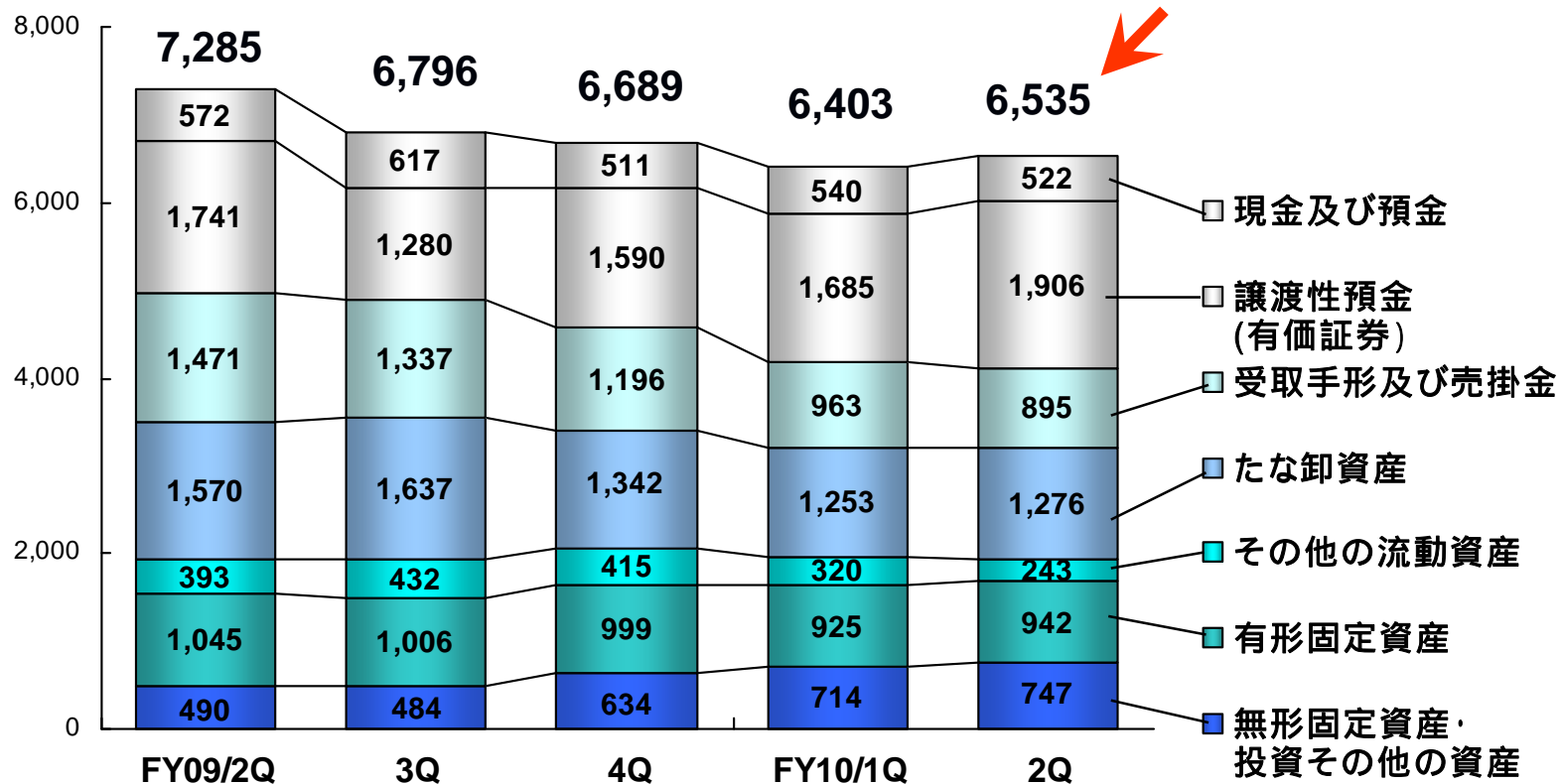
	2009年3月期			2010年3月期	
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
売上高	1,463	1,010	1,057	689	849
売上総利益	389	271	192	111	196
販管費	341	291	288	255	269
営業利益	48	-20	-95	-143	-72
経常利益	66	-0	-82	-140	-51
税前利益	64	-84	-105	-184	-78
当期純利益	45	-76	-21	-110	-51
研究開発費	170	143	150	121	130
設備投資額	48	27	48	11	70
減価償却実施額	56	59	63	49	49



2010年3月期 第2四半期決算(連結)

資産

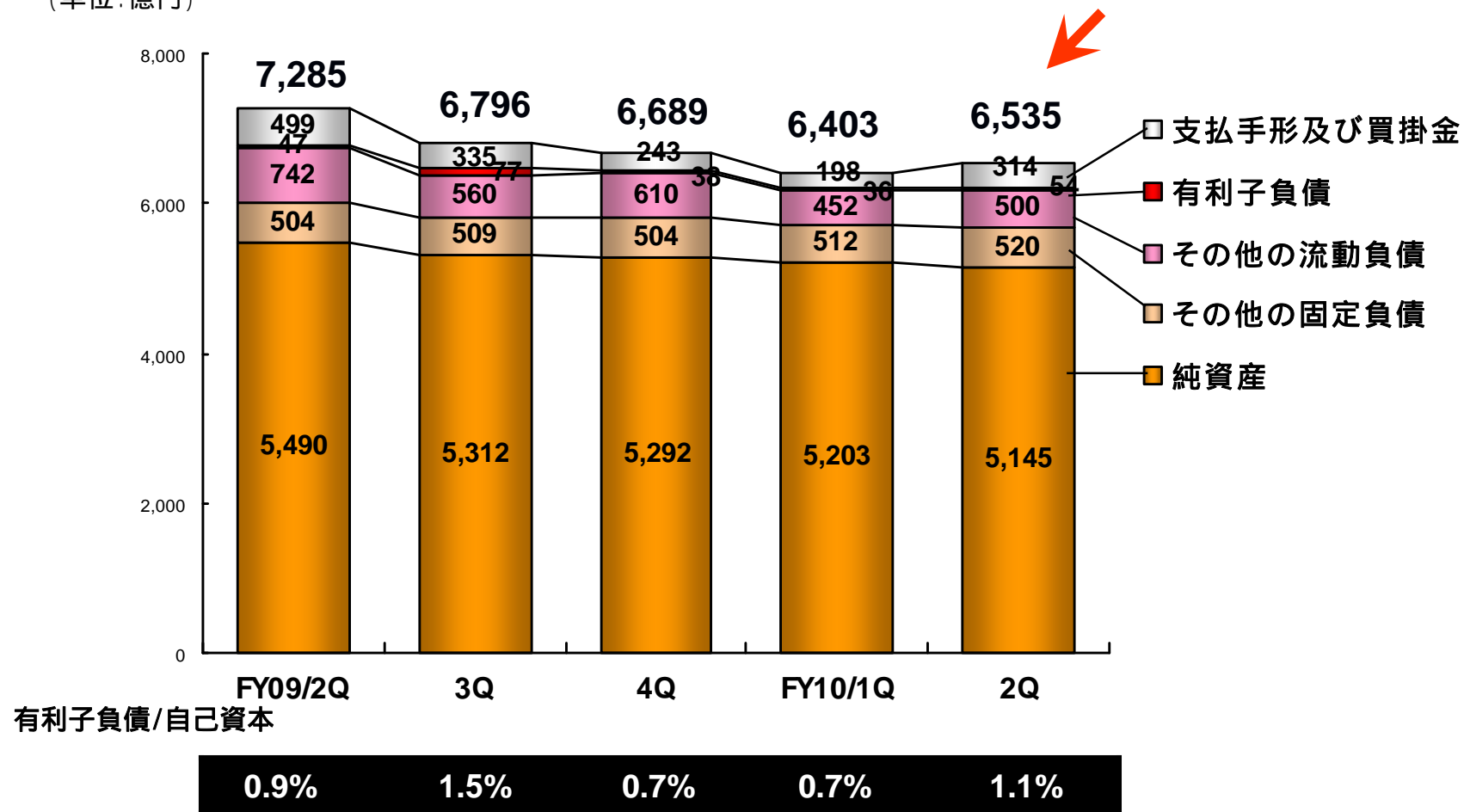
(単位:億円)



2010年3月期 第2四半期決算(連結)

負債・純資産

(単位:億円)



*自己資本 = 純資産 - (新株予約権+少数株主持分)

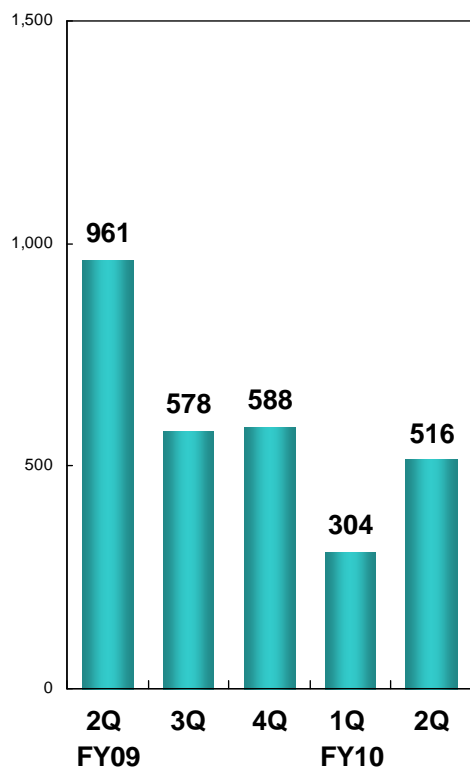
2010年3月期 第2四半期決算(連結)

部門別売上高

SPE部門

(半導体製造装置)

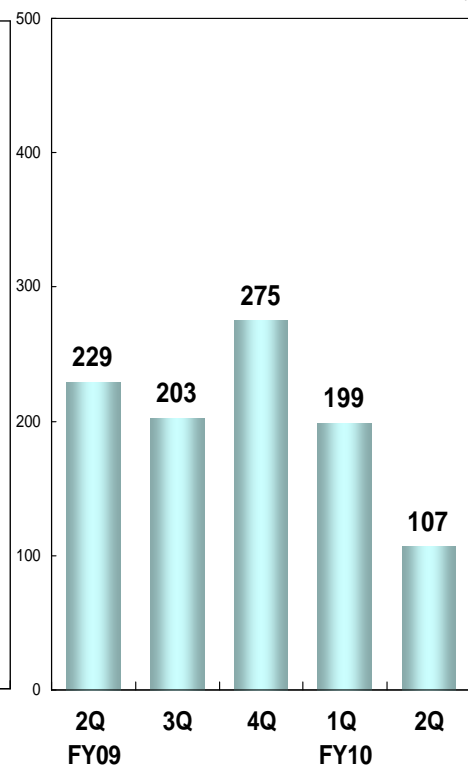
(単位:億円)



FPD/PVE部門

(FPD製造装置/
太陽電池製造装置)

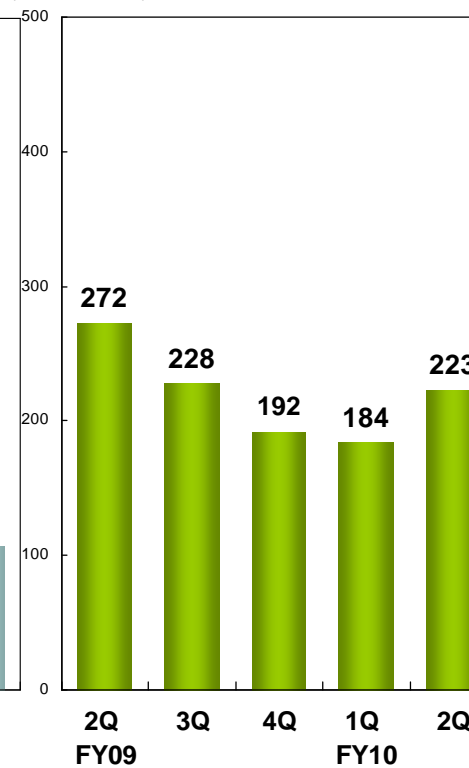
(単位:億円)



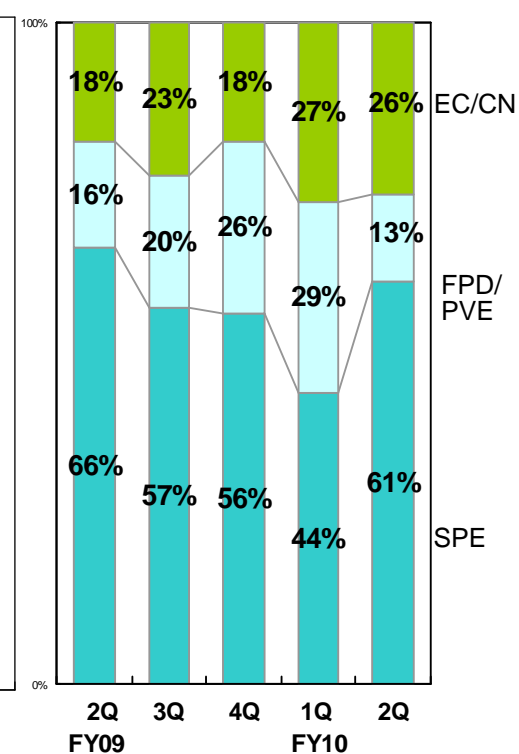
EC/CN部門

(電子部品・情報通信機器)

(単位:億円)



部門別構成比

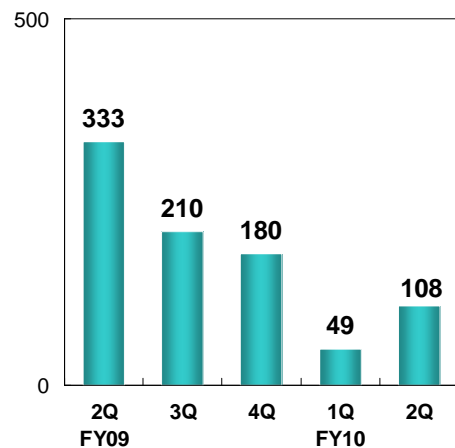


*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります(FY10/2Q売上高 1億円)。

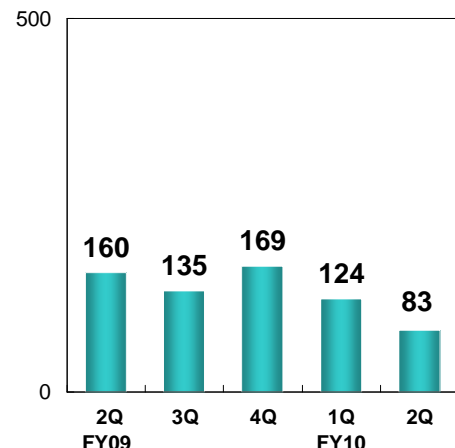
SPE部門地域別売上高

(単位:億円)

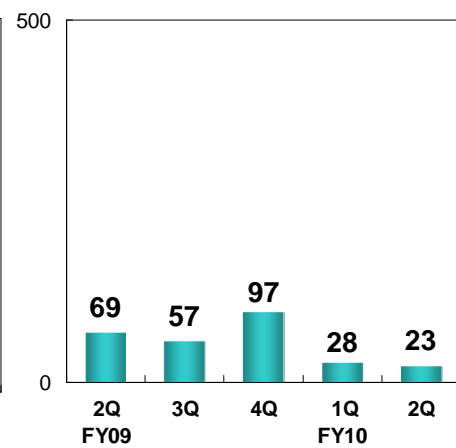
日本



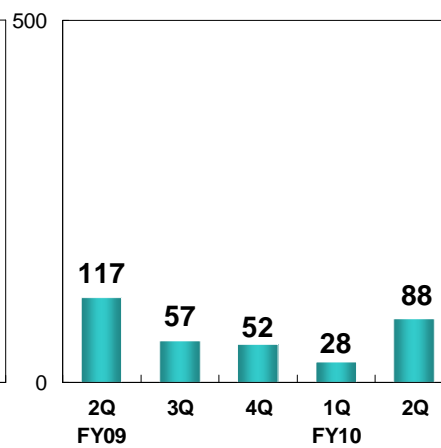
米国



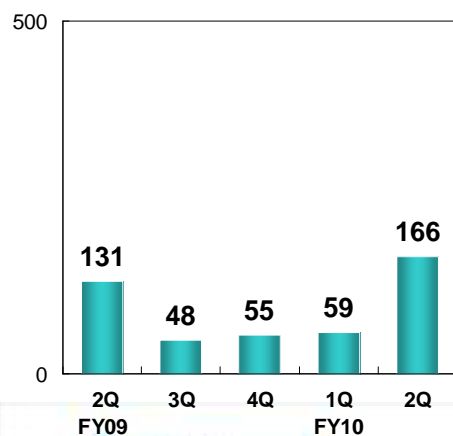
欧州



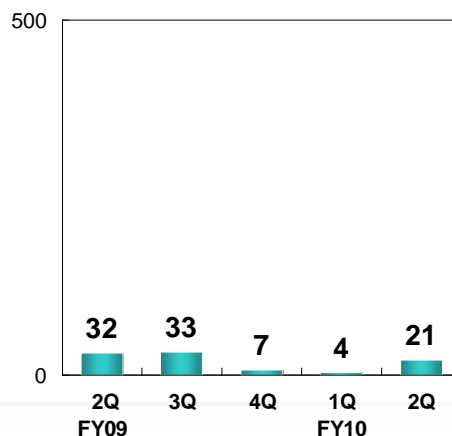
韓国



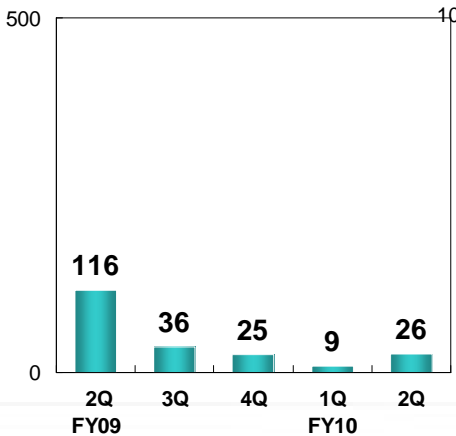
台湾



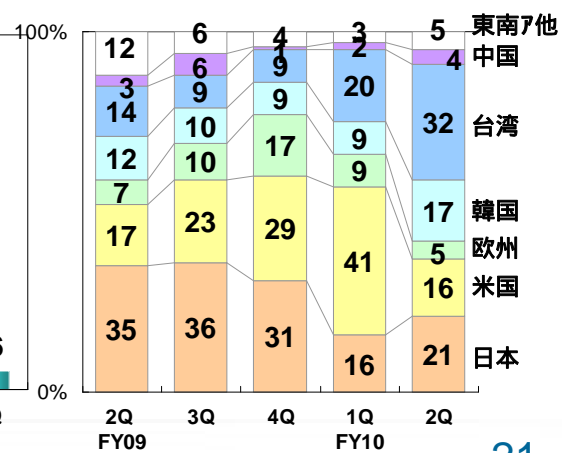
中国



東南アジア



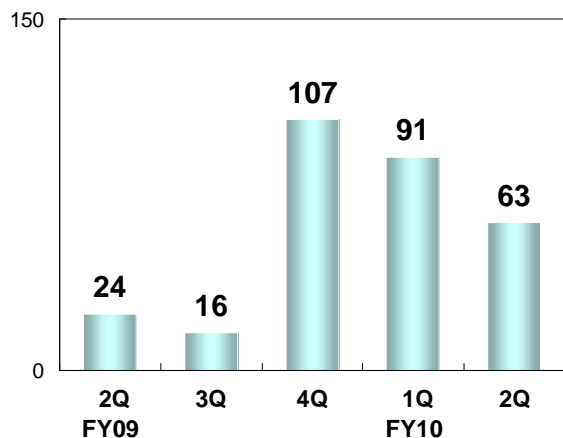
地域別構成比



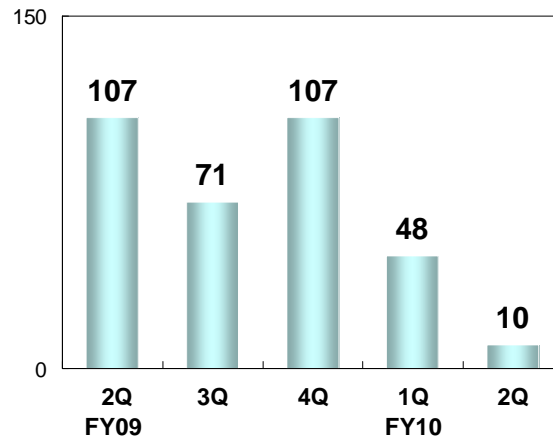
FPD/PVE部門地域別売上高

(単位:億円)

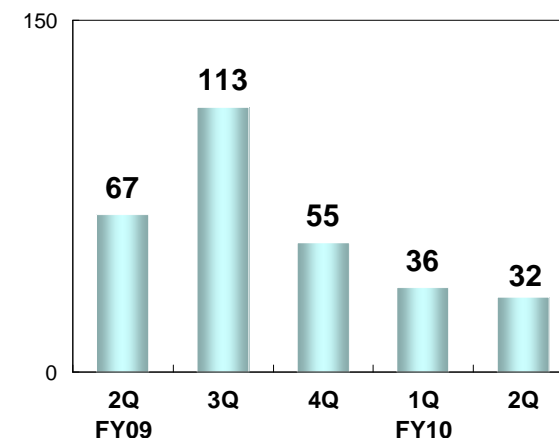
日本



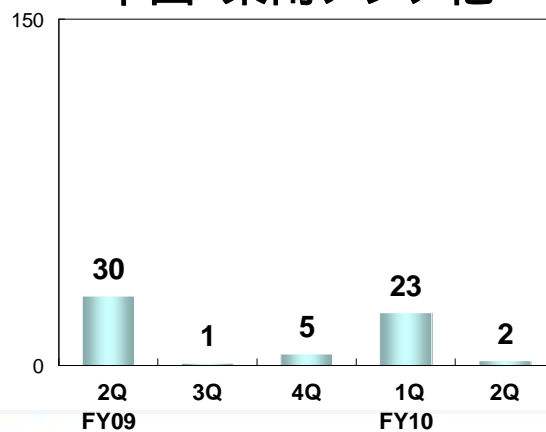
韓国



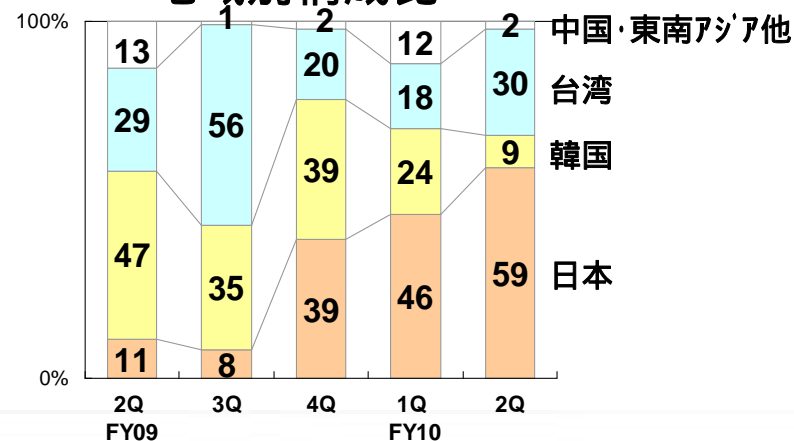
台湾



中国・東南アジア他



地域別構成比



2010年3月期 第2四半期決算(連結)

キャッシュ・フロー

(単位:億円)



	2009年3月期			2010年3月期	
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
営業活動により調達(▲:使用)したキャッシュ	499	336	300	143	259
税金等調整前当期純利益	64	84	105	184	78
減価償却費	56	59	63	49	49
仕入債務、売上債権、棚卸資産の増減	376	150	350	280	152
その他	2	160	7	1	135
投資活動により調達(▲:使用)したキャッシュ	1,032	289	277	53	517
設備投資等	42	23	38	13	70
その他(3ヶ月超の預金への預入等)	990	266	238	40	447
財務活動により調達(▲:使用)したキャッシュ	312	7	39	10	19
有利子負債の増加(▲:減少)	312	30	39	1	17
配当金	-	35	-	7	-
その他	0	1	0	1	1
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	5	6	6	3
現金及び現金同等物の増加額(▲:減少)	855	638	23	86	241
現金及び現金同等物の期首残高	2,176	1,320	681	658	745
現金及び現金同等物の期末残高	1,320	681	658	745	504
現金及び譲渡性預金の期末残高	2,314	1,897	2,101	2,225	2,429

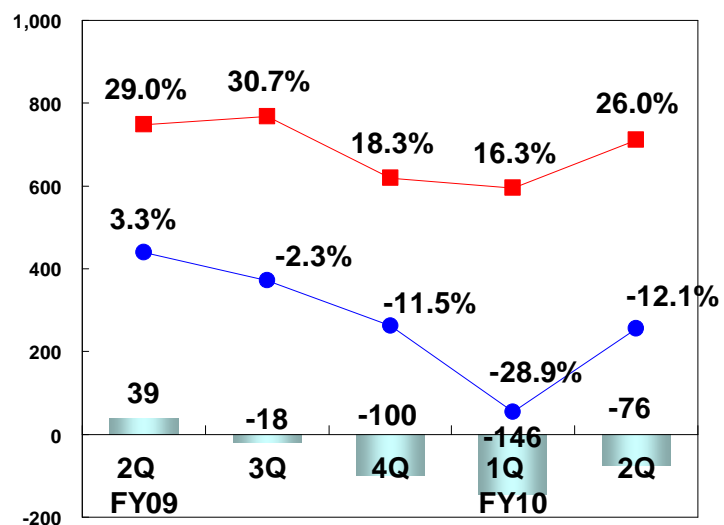


事業の種類別セグメント情報

産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、
太陽電池製造装置、その他)

(単位:億円)

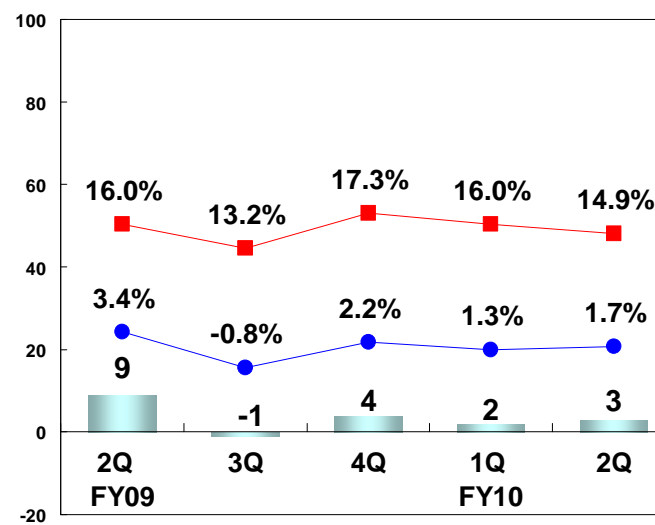


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

電子部品・情報通信機器

(半導体製品、その他電子部品、
コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア)

(単位:億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

*セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。

